This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

METHOD OF WELDING METALS OF DIFFERENT KIND BY LASER.

Patent number:

EP0491959*

Publication date:

1992-07-01

Inventor:

OGINO AKIHIKO (JP); SAKOU SHUUZI (JP); SHIBATA

SHINZI (JP); MIYASE YOSHIYUKI (JP)

Applicant:

NIPPON DENSO CO (JP)

Classification:

- international:

B23K26/00

- european:

B23K26/32

Application number: EP19910911733 19910708

Priority number(s): WO1991JP00913 19910708; JP19910088793

19910419; JP19900184686 19900712

Also published as:

EP0491959 (B1)

WO9200828 (A1) US5343014 (A1) EP0491959 (A4)

Cited documents:



EP0283003 JP58065592 JP2019421

Abstract of EP0491959

A method, wherein at least two metal members different in laser reflection factor are superimposed on each other and laser is applied in the direction of the superimposition to thereby weld the said two metal members to each other, comprises a process of superimposing the first metal member on the second metal member. Here, the first member has a first laser reflection factor and the second metal member has a second laser reflection factor lower than the first laser reflection factor, and these first and second metal members are superimposed on each other through a metal layer. This metal layer is less easily melted by the laser than the second metal member. The method further comprises a process of applying the laser from the side of the first metal member. According to the abovedescribed method, the laser having an output capable of melting the first metal member is applied from the side of the first metal member with a larger laser reflection factor and this output of the laser is more than capable of melting the second metal member, however, the metal layer acts so as to control the input of the laser into the second metal member, whereby the laser is not rapidly inputted to the second metal member, so that explosion of the second metal member can be prevented, thus providing satisfactory welded state.



(f) Int. Cl.6:

B 23 K 26/00B 23 K 26/18

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENTAMT

[®] Übersetzung der europäischen Patentschrift

® EP 0.491 959 B1

[®] DE 691 22 485 T 2

2) Deutsches Aktenzeichen:

B PCT-Aktenzeichen:

Europäisches Aktenzeichen:PCT-Veröffentlichungs-Nr.:

PCT-Anmeldetag:Veröffentlichungstag

der PCT-Anmeldung:

(a) Erstveröffentlichung durch das EPA:

Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA:

Veröffentlichungstag im Patentblatt: 27. 2.97

691 22 485.4

PCT/JP91/00913

91 911 733.3 WO 92/00828

8. 7. 91

23. 1.92

1. 7. 92

2. 10. 96

3 Unionspriorität: 3 3 3

12.07.90 JP 184686/90

19.04.91 JP 88793/91

(3) Patentinhaber: Nippondenso Co., Ltd., Kariya, Aichi, JP

(2) Vertreter:
Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner, 80336 München

(84) Benannte Vertragstaaten: DE, FR, GB, IT

@ Erfinder:

OGINO, Akihiko, Kariya-city, Aichi-Pref 448, JP; MIYASE, Yoshiyuki, Kariya-city, Aichi-Pref 448, JP; SAKOU, Shuuzi, Kariya-city, Aichi-Pref 448, JP; SHIBATA, Shinzi, Kariya-city, Aichi-Pref 448, JP

(S) VERFAHREN ZUM SCHWEISSEN VON METALLEN AUS VERSCHIEDENEN SORTEN MITTELS LASERS

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patentamt inhaltlich nicht geprüft.

Deutschsprachige Übersetzung der Europäischen Patentschrift Nr. 0 491 959 Europäischen Patentanmeldung Nr. 91 911 733.3

1

10

15

20

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Schweißen von Metallteilen unterschiedlicher Art in einer solchen Weise, daß unterschiedliche Arten von Metallteilen aufeinandergelegt und Laser von der Seite des einen der Metallteile zum Einstrahlen gebracht werden.

In jüngerer Zeit ist eine Laserstrahlbearbeitung auch auf das Gebiet des Schweißens angewendet worden. Da eine Laserstrahlbearbeitung durch eine Wärmequelle von extrem hoher Energiedichte ausgeführt wird, ist der thermische Effekt in den Teilen außer einem von Lasern bestrahlten Teil klein, so daß winzige Stücke oder Teile, für die eine hohe Genauigkeit gefordert wird, unter der Bedingung einer niedrigen Beanspruchung geschweißt werden können. Ferner unterliegen Laser keiner Dämpfung in der Atmosphäre und erzeugen keine Röntgenstrahlen. Deshalb kann ein Laserschweißen in der Atmosphäre ausgeführt werden, und es besteht keine Beschränkung bezüglich der Gestalt und Größe der zu schweißenden Teile.

Wenn jedoch, wie in den Fig. 7(a) - 7(d) gezeigt ist, ein Kupferteil 1 auf ein Eisenteil 3 gesetzt und das Kupferteil 1 mit 25 Lasern 5 bestrahlt wurde, um das Kupferteil 1 und das Eisenteil 3 zu schweißen, schmolz das Kupferteil 1 zuerst, wie in Fig. 7(a) gezeigt ist, und ein Schmelzen des Kupferteils 1 schritt fort, wie in Fig. 7(b) dargestellt ist. Wenn die Schmelzzone des Kupferteils 1 das Eisenteil 3 erreicht hatte, 30 wurde ein Stück des mit Lasern 5 bestrahlten Eisenteils zerstreut. Demzufolge wurde in den Teilen ein Loch gebildet, wie in Fig. 7(c) gezeigt ist. In den Zeichnungen bezeichnet die Zahl 6 eine Metallschicht, die durch Laser geschmolzen wurde, und bezeichnet die Zahl 61 ein Metallpartikel, das verstreut 35 wurde.

Um das Eisenteil 3 an einer Streuausbreitung zu hindern, wurde die Lasereingangsleistung (die nachfolgend als Laserbestrahlungsleistung bezeichnet wird) vermindert. Dann ergab sich ein Problem, wonach das Kupferteil 1 nicht ausreichend schmolz, so daß das Schweißen nicht durchgeführt werden konnte.

Die Erfinder untersuchten gewissenhaft die Ursache des vorerwähnten Problems. Als Ergebnis fanden sie, daß die Ursache der Laserreflexionsgrad eines jeden zu schweißenden Metallteils war.

Die JP-B-60-40958 (D1) offenbart eine Anordnung, wobei eine Titanplatte auf eine rostfreie Stahlplatte gelegt und ferner ein Kupfer- oder ein Kupfer-Legierungsüberzug an der Fläche der Titanplatte vorgesehen wurde. Dann wird ein Elektronenstrahl oder ein Laserstrahl von der Seite des Kupfer- oder Kupfer-Legierungsüberzugs zum Einstrahlen gebracht, um die drei unterschiedlichen Platten zu schweißen. Die Oberbegriffe der Patentansprüche 1 und 3 beruhen auf einer Anordnung zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten, wie es in der Schrift JP-B-60-40958 (D1) beschrieben ist.

Es ist ein primäres Ziel dieser Erfindung, perfekt unterschiedliche Arten von Metallen zu schweißen, indem dem Laserreflexionsgrad Aufmerksamkeit zugewendet wird.

Dieses Ziel wird durch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 3 erreicht.

Deshalb bietet die vorliegende Erfindung ausgezeichnete Wirkungen, indem das erste und das zweite Metallteil mit Sicherheit ohne eine Schädigung an den Metallteilen hervorzurufen, geschweißt werden können.

10

15

1 <u>Kurzbeschreibung der Zeichnungen</u>

- Fig. 1 ist eine Perspektivdarstellung, die die Einzelheiten zeigt, wonach das erste und das zweite Metallteil aufeinandergelegt werden;
- Fig. 2 ist eine teilweise geschnittene Perspektivdarstellung, die einen verbundenen Zustand zeigt, wenn ein Laserschweißen ausgeführt worden ist;
 - Fig. 3 ist eine Schnittdarstellung, die Schweißvorgänge für jedes mit Lasern bestrahltes Teil zeigt;
- Fig. 4 ist eine Schnittdarstellung, die ein anderes Beispiel zeigt;
 - Fig. 5 ist ein Kennliniendiagramm, um die Wirkung zu erläutern; Fig. 6 ist eine Schnittdarstellung, die ein weiteres Beispiel zeigt;
- Fig. 7 ist eine Schnittdarstellung, die einen herkömmlichen Schweißprozeß veranschaulicht;
 - Fig. 8 ist ein Kennliniendiagramm, das die Laserreflexionskennwerte von verschiedenen Metallen zeigt;
- Fig. 9 ist ein Kennliniendiagramm, das einen guten Zustand
 zwischen der Dicke einer an der ersten Metallschicht ausgebildeten Ablagerung und der Spitzenausgangsleistung von Lasern
 zeigt;
- Fig. 10 ist ein Kennliniendiagramm, das die in Fig. 9 gezeigte Charakteristik sowie die Charakteristik, wonach der Ort des Brennpunkts von Lasern verändert wird, einschließt;
 - Fig. 11 ist ein Kennliniendiagramm, das gute Zustände der Spitzenausgangsleistung von Lasern, des Orts des Brennpunkts von Lasern und der Dicke einer am ersten Metallteil ausgebildeten Platttierschicht zeigt;
- Fig. 12 ist eine Aufstellung, die Laserreflexionsgrade und Laserabsorptionskoeffizienten von verschiedenen Metallen wie auch die Schmelzpunkte von verschiedenen Metallen bezüglich YAG-Lasern einer vorbestimmten Wellenlänge zeigt.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele zur Durchführung der Erfindung 1

Unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen werden die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, wie folgt, beschrieben.

5

10

20

Erstes Ausführungsbeispiel

Bei diesem Ausführungsbeispiel verwendete Laser sind YAG-Laser. Laserreflexionsgrade und Laserabsorptionsgrade sowie Schmelzpunkte verschiedener Metalle bezüglich von YAG-Lasern einer vorbestimmten Wellenlänge sind in Fig. 12 angegeben.

Die Fig. 1 ist eine Darstellung, die das erste und das zweite Metallteil zeigt, die aufeinandergesetzt sind. Das erste Metallteil 1 ist ein aus Kupfer gefertigter Leiter mit dem ersten 15 Laserreflexionsgrad (86 %), und es schließt die erste Fläche 11 sowie die zweite Fläche 12 ein, die einander entgegengesetzt sind. Mit der Zahl 2 ist eine aus Zinn hergestellte Metallschicht bezeichnet, die einen Laserreflexionsgrad von 62 % hat, der niedriger als derjenige des Kupferleiters 1 ist. Diese Zinnschicht 2 ist auf der ersten Fläche 11 des Kupferleiters 1 mittels Plattierens oder Beschichtens ausgebildet, wobei ihre Dicke 1 - 10 μm beträgt.

Das zweite Metallteil 3 ist ein Anschlußteil, das aus Messing _ 25 gefertigt ist und den zweiten Laserreflexionsgrad (70 %) hat, der niedriger ist als derjenige des Kupferleiters 1. Mit der Zahl 4 ist eine Metallschicht bezeichnet, die aus einer Legierung von Phosphor und Nickel hergestellt ist, wobei deren Reflexionsgrad 70 % gleich demjenigen des Anschlußteils 3 aus 30 Messing beträgt. Diese Phosphor-Nickel-Schicht 4 ist auf einer Fläche 31 des aus Messing gefertigten Anschlußteils 3 durch Plattieren oder Beschichten ausgebildet, und die Dicke beträgt 1 - 10 μm . Wie oben beschrieben wurde, wird die Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des Kupferleiters 1 und demjenigen der Zinnschicht 2 als groß bestimmt, und der Schmelzpunkt von 1000 °C der Phosphor-Nickel-Schicht 4 wird zwischen

- dem Schmelzpunkt von 1083 °C des Kupferleiters 1 und demjenigen (920 °C) des aus Messing hergestellten Anschlußteils 3 festgesetzt.
- Als der erste Verfahrensschritt wird die zweite Fläche 12
 des Kupferleiters 1, dessen erste Fläche 11 mit der Zinnschicht 2 versehen ist, auf die Fläche 31 des Messing-Anschlußteils 3, das mit der Phosphor-Nickel-Schicht 4 versehen ist,
 gelegt. Als der zweite Verfahrensschritt werden dann Laser von
 der Fläche der Zinnschicht 2 her (von der Seite des Kupferleiters 1 aus) zum Einstrahlen gebracht. Die Laserstrahlen 5
 werden hier von einer (in der Zeichnung nicht dargestellten)
 Lasereinheit ausgesandt, wie allgemein bekannt ist, und sie
 treten durch einen Umlenkspiegel sowie eine Kondensorlinse
 (die nicht dargestellt sind) und in die auf dem Kupferleiter 1
 ausgebildete Zinnschicht 2 ein.

Unter Bezugnahme auf die Fig. 3(a) - 3(c) wird nun der Verlauf des Laserschweißens bei dem vorerwähnten ersten Ausführungs20 beispiel einschließlich des Schweißzustandes eines jeden Metalls erläutert.

Der Laserreflexionsgrad der Zinnschicht 2 ist niedriger als derjenige des Kupferleiters 1, so daß in diesem Fall der Leiter 25 1 aus Kupfer zusammen mit der Zinnschicht 2 durch eine niedrigere Lasereingangsleistung als im Vergleich mit einem Fall, in dem lediglich der Leiter 1 aus Kupfer geschmolzen wird, geschmolzen werden kann. Deshalb wird die Schicht 2 mit dieser niedrigen Lasereingangsleistung bestrahlt. Wenn die Zinn-30 schicht 2 mit Lasern bestrahlt wird, so schmilzt sie und bildet das geschmolzene Zinn eine Legierung mit dem Kupfer des Leiters 1, wobei zur gleichen Zeit die Temperatur des Kupferleiters 1 durch die Wirkung der Laser erhöht wird. Aufgrund des synergetischen Effekts der Ausbildung einer Legierung 35 durch das in den Leiter 1 schmelzende Zinn und den Temperaturanstieg werden Laserstrahlen wirksam durch den Leiter 1 aus Kupfer absorbiert. Deshalb beginnt die Fläche des Kupferleiters 1 zu schmelzen. Mit fortschreitendem Schmelzen, wie in Fig. 3(a) gezeigt ist, und Temperaturanstieg wird der Reflexionsgrad des Leiters 1 aus Kupfer vermindert, so daß das Schmelzen weiter fortschreitet.

5

10

Wenn dieses Schmelzen bis zur Phosphor-Nickel-Schicht 4 fortschreitet, werden die resultierenden Details des Laserrefle-xionsgrades der Phosphor-Nickel-Schicht 4 annähernd dieselben wie diejenigen des Anschlußteils 3 aus Messing; und der Schmelzpunkt der Phosphor-Nickel-Schicht 4, der höher als derjenige des Anschlußteils 3 aus Messing ist, wirkt synergistisch, um die Phosphor-Nickel-Schicht 4 zu schmelzen, indem durch die Laser erzeugte Wärme verbraucht wird, so daß das Anschlußteil 3 aus Messing gehindert wird, abrupt geschmolzen zu werden. Demzufolge wird der Laserbestrahlungseffekt am Anschlußteil 3 aus Messing vermindert und kann eine Streuausbreitung des Anschlußteils 3 aus Messing verhindert werden. Dadurch kann ein ausgezeichneter Verbindungszustand, wie in Fig. 3(c) gezeigt ist, erhalten werden.

20

25

15

Im vorgenannten Fall sind der Laserreflexionsgrad der Phosphor-Nickel-Schicht 4 und derjenige des Anschlußteils 3 aus Messing annähernd derselbe. Jedoch wird ein ausgezeichneter Verbindungszustand erlangt, weil der Schmelzpunkt der Phosphor-Nickel-Schicht 4 höher als derjenige des Anschlußteils 3 aus Messing ist.

30

35

Wenn als eine Variation ein Schweißen unter der Bedingung ausgeführt wird, daß sowohl der Kupferleiter 1 als auch das Anschlußteil 3 aus Messing mit einer Phosphor-Nickel-Schicht abgedeckt sind, kann eine ausreichende Verbindungsfestigkeit nicht erlangt werden, weil das Schweißvermögen von Phosphor-Nickel nicht gut ist. Falls ein Schweißen unter der Bedingung ausgeführt wird, daß sowohl der Kupferleiter 1 als auch das Messinganschlußteil 3 mit einer Zinnschicht bedeckt sind, wird die Lasereingangsleistung zum Anschlußteil 3 aus Messing abrupt, so daß das abrupte Schmelzen des Anschlußteils 3 aus

Messing Gas und eine Expansion erzeugt, die in einem Umherstreuen des geschmolzenen Metalls resultiert. Wegen der oben genannten Gründe kann eine ausgezeichnete Verbindung erhalten werden, wenn eine Kombination mit dem vorerwähnten ersten Ausführungsbeispiel vorgenommen wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

10

15

20

Derselbe Effekt wie derjenige des ersten Ausführungsbeispiels kann durch das zweite Ausführungsbeispiel hervorgerufen werden, wobei: das zweite Metallteil aus einem Anschlußteil 3 aus Eisen (dessen Schmelzpunkt 1539 °C ist) gebildet ist, das einen Laserreflexionsgrad von 65 % hat, und wobei eine Nikkelschicht 4 (deren Schmelzpunkt 1453 °C ist), die einen Laserreflexionsgrad von 70 % hat, welcher zwischen dem Laserreflexionsgrad des Kupferleiters 1 sowie demjenigen des Eisenan-

schlußteils 3 liegt, für die an einer Fläche 31 des Anschlußteils aus Eisen auszubildende Metallschicht vorgesehen ist.

In diesem Fahl wird der absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des Kupferleiters 1 und demjenigen der Schicht 2 aus Zinn größer festgesetzt als der absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des Anschlußteils 3 aus Eisen und demjenigen der Schicht 4 aus Nickel.

Gemäß der Konstruktion des zweiten Ausführungsbeispiels schreitet ein Schmelzen des Leiters 1 aus Kupfer in derselben Weise wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel fort, wenn die Schicht 2 aus Zinn mit Lasern bestrahlt wird.

Wenn sich das Schmelzen bis zur Schicht 4 aus Nickel fortsetzt, werden die Laser allmählich durch die Nickelschicht 4 absorbiert, weil der Reflexionsgrad der Schicht 4 aus Nickel höher ist als derjenige des Anschlußteils 3 aus Eisen, so daß das Fortschreiten des Schmelzens gehindert wird. Deshalb wird ein abruptes Einstrahlen mit Lasern auf das Anschlußteil 3 aus Eisen unterbunden. Folglich kann eine Streuausbreitung des Eisenanschlußteils 3 verhindert werden, und es kann eine

1 ausgezeichnete Verbindung, wie in Fig. 3(c) dargestellt ist, erlangt werden.

5

10

15

20

⁻25

30

35

Nach dem Obigen wird die Beziehung zwischen dem zweiten Metallteil und der Metallschicht, die wirkt, um ein Einstrahlen von Lasern auf das zweite Metallteil zu verhindern, folgendermaßen beschrieben: Wenn bei dem ersten Ausführungsbeispiel der Laserreflexionsgrad des zweiten Metallteils und derjenige der Metallschicht annähernd gleich waren und wenn der Schmelzpunkt der Metallschicht höher als derjenige des Metallteils war, konnte ein ausgezeichneter Verbindungszustand erhalten werden. Wenn andererseits bei dem zweiten Ausführungsbeispiel der Schmelzpunkt der Schicht 4 aus Nickel niedriger als derjenige des Anschlußteils 3, das das zweite Metallteil bildete, war und wenn der Laserreflexionsgrad der Nickelschicht 4 höher war als derjenige des Eisenanschlußteils, konnte ein ausgezeichneter Verbindungszustand erreicht werden. Deshalb ist es notwendig, sowohl den Reflexionsgrad als auch den Schmelzpunkt der Metallschicht sowie des zweiten Metallteils in Betracht zu ziehen.

Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel wirkt die Nickelschicht 4 als eine thermische Pufferschicht und stoppt immer das Fortschreiten eines Eindringens in einer der Grenze zwischen dem Leiter 1 und dem Anschlußteil 3 nahen Position. Aufgrund dieser Wirkung kann eine Spurenmaterialmenge des Anschlußteils 3 als konstant im Material des Leiters 1 enthalten gemacht werden. Demzufolge kann das Auftreten von Rissen, die in einem geschweißten Abschnitt durch eine übermäßige Eindringtiefe hervorgerufen werden, beseitigt werden.

Ferner war, wie in Fig. 5 gezeigt ist, ein Laserausgangsleistungsbereich, der immer das Fortschreiten einer Schmelzeindringung an der vorerwähnten Grenze stoppt, herkömmlicherweise
nicht vorhanden. Jedoch kann zufolge der Wirkung der Erfindung eine an der Grenze ausgeführte Eindringung immer in
einem Laserausgangsleistungsbereich (Po in Fig. 5) gestoppt

- werden, was vollkommen in die praktische Anwendung umgesetzt werden kann und ermöglicht, das Auftreten von Rissen zu verhindern.
- Dieses zweite Ausführungsbeispiel ist insbesondere in einem 5 Fall effektiv, wobei der Laserreflexionsgrad des Leiters 1 nicht geringer als das Doppelte desjenigen des Anschlußteils 3 ist, und in einem Fall, wobei ein Metall, wie unlegierter Stahl, und eine Eisen-Nickel-Legierung (beispielsweise eine Legierung von 42 % Nickel-52 % Eisen), die dazu neigt, Risse 10 hervorzurufen, wenn sie geschmolzen und mit dem Kupfer des Leiters 1 gemischt wird, für das Material des Anschlußteils 3 verwendet wird. Wenn die Metalle der vorerwähnten Kombination geschmolzen und im Schweißprozeß gemischt werden, wird eine intermetallische Verbindung erzeugt und eine teilweise Ent-15 mischung hervorgerufen, so daß Risse dazu neigen, in der Schweißzone aufzutreten. Um das vorerähnte Problem zu lösen, ist es von Bedeutung, das Verhältnis der Metallkomponentenmen÷ ge des einen der Schweißmetalle, das im anderen Metall enthalten ist, in einem stabilen Bereich aufrechtzuerhalten. Jedoch 20 ist es schwierig, die (in Fig. 5 gezeigte) Eindringtiefe l konstantzuhalten. Im Fall des zweiten Ausführungsbeispiels kann
- Unter Bezugnahme auf die Fig. 9 11 werden nachfolgend geeignete Bedingungen für die Laserausgangsleistung, den Brennpunktort von Lasern und die Dicke der am ersten Metallteil ausgebildeten Metallschicht erläutert.

die vorerwähnte Schwierigkeit vermieden werden.

Die Fig. 9 ist ein Kennliniendiagramm, das eine geeignete Beziehung zwischen der Dicke einer Zinnablagerung und der Laserausgangsleistung in dem Fall zeigt, da das erste Metallteil ein Kupferleiter und das zweite Metallteil ein Messinganschlußteil jeweils sind sowie der Leiter mit Zinn und das Anschlußteil mit Phosphor-Nickel plattiert sind. Diese Kennlinien wurden folgendermaßen erhalten: Laser einer unterschiedlichen Ausgangsleistung wurden von der Seite des Kupfer-

leiters, an dem eine Zinnplattierung mit vorbestimmter Dicke ausgebildet war, zum Einstrahlen gebracht, und die Laserausgangsleistung in dem Fall, da ein guter Verbindungszustand erhalten wurde, wurde experimentell ermittelt. Der vorgenannte Vorgang wurde in derselben Weise im Fall einer unterschiedlichen Dicke einer Zinnplattierung ausgeführt.

Ein Bereich mit einer Lochbildung in der Zeichnung zeigt einen Bereich eines Zustandes, in dem ein Loch im Leiter gebildet wurde, sobald das Leitermetall verstreut wurde. Ein Bereich mangelnder Festigkeit in der Zeichnung zeigt einen Bereich eines Zustandes, in dem die Streuausbreitung nicht hervorgerufen wurde, jedoch ein zufriedenstellender Verbindungszustand aufgrund einer unzureichenden Laserausgangsleitung nicht erhalten wurde. Der Brennpunktort der Laser wurde in einer Position fixiert, die von der Bezugsfläche (0) der Zinnplattierung in der Richtung des Kupferleiters 5 mm entfernt angeordnet war. In diesem Fall war die Bestrahlungsfläche der Laser an der zinnplattierten Fläche ein Kreis mit einem Durchmesser von 0,8 mm.

Die Fig. 10 ist ein Kennliniendiagramm, das in einem Experiment erhalten wurde, das in derselben Weise, wie oben beschrieben wurde, durchgeführt wurde, wobei der Brennpunktort der Laser, der im Fall der Fig. 9 fixiert ist, geändert wurde. In der Zeichnung zeigt eine ausgezogene Linie dieselbe Charakteristik wie diejenige der Fig. 9, und eine gestrichelte Linie zeigt eine Charakteristik, bei welcher der Brennpunktort der Laser geändert wurde. Diese Zeichnung zeigt, daß dann, wenn der Brennpunktort der Laser flach gemacht und die Bestrahlungsfläche an der zinnplattierten Fläche vermindert wird, der ein Loch bildende Bereich erweitert wird, während im Gegensatz, wenn der Brennpunktort der Laser tief gemacht wird, der Bereich unzureichender Festigkeit erweitert wird.

10

15

20

25

Die Fig. 11 ist ein Kennliniendiagramm, das unter Berücksichtigung der in den Fig. 9 und 10 gezeigten Charakteristika angefertigt wurde und geeignete Bedingungen einer Laserausgangsleistung, des Brennpunktorts der Laser und der Dicke der am ersten Metallteil ausgebildeten Metallschicht zeigt, um eine gute Schweißverbindung zu erlangen. Die geeigneten Bedingungen (die Einstellbereiche), die bei diesem Ausführungsbeispiel erhalten wurden, waren folgende: der Laserausgangsleistungsbereich war 22,5 - 25,5 (J); der Bereich des Brennpunktorts war 4,7 - 5,3 (mm); der Dickenbereich des Zinns betrug 2,5 - 6,0 (μm).

Bezüglich der am Messinganschlußteil erzeugten Phosphor-Nik-kel-Plattierung konnten dieselben Kennwerte wie in Fig. 9 ebenfalls erhalten werden, und ihr geeigneter Zustand (der Dickenbereich der Phosphor-Nickel-Plattierung) betrug 1,5 - 5,0 (μm).

15

20

25

30

35

Wie vorstehend erläutert wurde, können gemäß dem Verfahren für ein Laserschweißen von unterschiedlichen Arten von Metallen dieser Erfindung die Metalle exzellent in einer solchen Weise geschweißt werden, daß das erste Metallteil mit hohem Laserreflexionsgrad mit Lasern einer annähernd konstanten Ausgangsleistung bestrahlt wird, so daß das zweite Metallteil von niedrigem Laserreflexionsgrad nicht zum Zerstreuen gebracht wird. Deshalb ist es nicht notwendig, die Lasereingangsleistung in Übereinstimmung mit dem Schmelzzustand des Metalls zu kontrollieren, so daß die Konstruktion eines Oszillators und einer Spannvorrichtung vereinfacht werden kann.

Derselbe Effekt kann in dem in Fig. 4 gezeigten Fall erlangt werden, wobei: die Metallschicht 2 an der ersten Fläche des ersten Metallteils 1 vorgesehen ist; die Metallschicht 4 an der zweiten Fläche 12 des ersten Metallteils 1 ausgebildet ist; die zweite Fläche 12 des ersten Metallteils 1 oben auf die Fläche 31 des zweiten Metallteils 3 gelegt wird; und die erste Fläche 11 des ersten Metallteils mit Lasern bestrahlt

wird, d.h., die Metallschicht kann nur an einem Teil vorgesehen sein, das durch Laser geschmolzen wird.

5

10

15

20

25

30

35

Da es auch notwendig ist, eine Maskierung vorzusehen, um teilweise die Metallschicht 2 in einer speziellen Position am ersten Metallteil 1 auszubilden, wie in Fig. 1 gezeigt ist, und um auch teilweise die Metallschicht 4 in einer speziellen Position am zweiten Metallteil 3 mittels Plattierens oder Beschichtens auszubilden, was schwierig ist, kann die Metallschicht 2 an allen Flächen des Metallteils 1 vorgesehen werden, während die Metallschicht 4 an allen Flächen des Metallteils 3 erzeugt werden kann, wie in den Fig. 6(a) - 6(c) gezeigt ist. Wenn alle Flächen des ersten sowie des zweiten Metallden Metallschichten abgedeckt sind, wird die am ersten Metallteil ausgebildete Metallschicht der am zweiten Metallteil ausgebildeten Metallschicht überlagert. Zufolge der verschiedenen, im ersten Ausführungsbeispiel gezeigten Metallschichten wird die Verbindungsfestigkeit durch das Schweißvermögen zwischen diesen Metallschichten effektiv gesteigert.

In dem oben beschriebenen ersten und zweiten Ausführungsbeispiel wurden Fälle gezeigt, wobei die Metallschicht an zwei Teilen vorgesehen ist. Die Metallschicht an der Fläche des ersten Metallteils wurde zum Zweck einer Erhöhung der Laserabsorption durch Kupfer, wie weithin bekannt ist, vorgesehen.

Die Laserreflexionsgrade der bei dieser Ausführungsform gezeigten Metallteile sind jene von YAG-Lasern (die Wellenlänge: 1,06 mm), und die beschriebenen Effekte waren solche, wenn die vorerwähnten Metalle mittels YAG-Lasern geschweißt wurden. Es sollte jedoch selbstverständlich sein, daß die vorliegende Erfindung nicht auf die speziellen Ausführungsbeispiele, wobei YAG-Laser zum Einsatz kommen, beschränkt ist, d.h., im Fall, da Laser mit einer Wellenlänge verwendet werden, die die Beziehung des in der vorliegenden Erfindung veranschaulichten Laserreflexionsgrades (0,8 - 1,5 μm) erfüllen, können

dieselben Effekte wie im Fall der Verwendung von YAG-Lasern erlangt werden.

Industrielle Anwendbarkeit

Wie oben geschildert wurde, kann gemäß dem Verfahren zum Laser-5 schweißen von unterschiedlichen Arten von Metallen der vorliegenden Erfindung ein ausgezeichneter Verbindungszustand mit Sicherheit erlangt werden, weshalb dieses in der Zuverlässigkeit dem herkömmlichen manuellen Verbindungsverfahren, bei welchem Lot verwendet wird, überlegen ist. Ferner kann gemäß 10 dem Schweißverfahren der Erfindung, wenn ein Anschlußteil an einer integrierten Schaltungsplatte, die für elektrische Geräte verwendet wird, durch einen Leiter mit einem in einem Gehäuse eingebauten Anschlußteil, in welchem eine integrierte Schaltungsplatte angeordnet ist, verbunden wird, der Verbin-15 dungsvorgang automatisiert werden, so daß das Verfahren der Erfindung sehr effektiv ist, wenn unterschiedliche Arten von Metallen geschweißt werden.

20

25

Deutschsprachige Übersetzung der Patentansprüche des europäischen Patents Nr. 0 491 959 der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 911 733.3

1

5

10

15

20

25

30

35,

Patentansprüche

1. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser, wobei mindestens zwei Arten von Metallteilen (1, 3) mit wechselseitig verschiedenen Laserreflexionsgraden aufeinandergelegt und durch Bestrahlen mit Lasern in der Überlagerungsrichtung auf die Fläche der genannten Metallteile (1, 3) geschweißt werden, das die folgenden Schritte umfaßt: Auflegen des ersten Metallteils (1) auf das zweite Metallteil (3), wobei das erste Metallteil die ersten (11) sowie zweiten (12) Flächen enthält, die einander entgegengesetzt sind, das besagte erste Metallteil (1) einen ersten Laserreflexionsgrad hat, das besagte zweite Metallteil (3) einen zweiten Laserreflexionsgrad hat, der niedriger als der erwähnte erste Laserreflexionsgrad ist, das besagte zweite Metallteil (3) auf die erwähnte zweite Fläche (12) des besagten ersten Metallteils (1) unter Zwischenfügung einer zweiten Metallschicht (4) zwischen das besagte zweite Metallteil (3) sowie das besagte erste Metallteil (1) aufgelegt wird und der Schmelzpunkt der genannten zweiten Metallschicht (4) höher ist als derjenige des besagten zweiten Metallteils (3), das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Metallschicht (2) die einen Laserreflexionsgrad hat, der niedriger als der erwähnte erste Laserreflexionsgrad ist, an der erwähnten ersten Fläche (11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehen ist, daß der Laserreflexionsgrad der genannten zweiten Metallschicht (4) annähernd gleich demjenigen des besagten zweiten Metallteils (3) ist und daß Laser von der Seite der genannten ersten Metallschicht (2) aus, die an der erwähnten ersten Fläche (11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehen ist, zum Einstrahlen gebracht werden.

- 2. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das besagte erste Metallteil (1) aus Kupfer hergestellt ist, daß die genannte erste, an der erwähnten ersten Fläche (11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehene Metallschicht (2) aus Zinn gefertigt ist, daß das besagte zweite Metallteil (3) aus Messing gefertigt ist und daß die genannte zweite Metallschicht (4), deren Schmelzpunkt höher ist als derjenige des besagten zweiten Metallteils (3), aus einer Phosphor-Nickel-Legierung hergestellt ist.
- 3. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser, wobei mindestens zwei unterschiedliche Arten von Metallteilen (1, 3) aufeinandergelegt und geschweißt 15 werden, sobald die genannten Metallteile (1, 3) mit in der zur Fläche der genannten Metallteile (1, 3) lotrechten Richtung ausgesandten Laserstrahlen bestrahlt werden, das umfaßt: einen Schritt des Aufbringens des ersten Metallteils (1) auf das zweite Metallteil (3), wobei das besagte erste 20 Metallteil (1) die erste Fläche (11) sowie die zweite Fläche (12) enthält, die einander entgegengesetzt sind, das besagte erste Metallteil (1) einen ersten Laserreflexionsgrad hat, das besagte zweite Metallteil (3) einen zweiten Laserreflexionsgrad hat, der niedriger ist als der erwähnte erste 25 Laserreflexionsgrad, das besagte zweite Metallteil (3) auf die erwähnte zweite Fläche (12) des besagten ersten Metallteils (1) unter Zwischenfügung einer zweiten Metallschicht (4) zwischen das besagte zweite Metallteil (3) sowie das besagte erste Metallteil (1) aufgelegt wird und der Laser-30 reflexionsgrad der genannten zweiten Metallschicht (4) zwischen dem Laserreflexionsgrad des besagten ersten Metallteils (1) sowie demjenigen des besagten zweiten Metallteils (3) liegt; das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Metallschicht (2) die einen Laserreflexions-35 grad hat, der niedriger als der erwähnte erste Laserreflexionsgrad ist, an der erwähnten ersten Fläche (11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehen ist, wobei der

absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des ersten Metallteils (1) und demjenigen der ersten
Metallschicht (2) größer als der absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des zweiten Metallteils (3) sowie demjenigen der zweiten Metallschicht (4)
festgesetzt ist und Laser von der Seite der genannten ersten
Metallschicht (2) aus, die auf der erwähnten ersten Fläche
(11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehen ist,
zum Einstrahlen gebracht werden.

10

15

- 4. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexionsgrad des besagten ersten Metallteils (1) sowie demjenigen des besagten zweiten Metallteils (3) größer ist als der absolute Wert der Differenz zwischen dem Laserreflexiongsgrad des besagten zweiten Metallteils (3) sowie demjenigen der zweiten Metallschicht (4), die zwischen dem besagten ersten (1) und dem besagten zweiten (3) Metallteil angeordnet ist.
- 5. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte zweite Schicht (4), deren Laserreflexionsgrad zwischen dem Laserreflexionsgrad des besagten ersten Metallteils (1) und demjenigen des besagten zweiten Metallteils (3) liegt, einen Schmelzpunkt hat, der niedriger ist als derjenige des besagten zweiten Metallteils (3).
- 6. Ein Verfahren zum Schweißen von Metallen unterschiedlicher Arten mittels Laser nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das besgte erste Metallteil (1) aus Kupfer gefertigt ist, daß die genannte erste, an der erwähnten ersten Fläche (11) des besagten ersten Metallteils (1) vorgesehene Metallsschicht (2) aus Zinn hergestellt ist, daß das besagte

zweite Metallteil (3) aus Eisen oder einer Eisenlegierung hergestellt ist und daß die genannte zweite Metallschicht (4), deren Laserreflexionsgrad zwischen dem Laserreflexionsgrad des besagten ersten Metallteils (1) sowie demjenigen des besagten zweiten Metallteils (3) liegt, aus Nickel oder einer Nickel-Eisen-Legierung gefertigt ist.

1/8

FIG.1

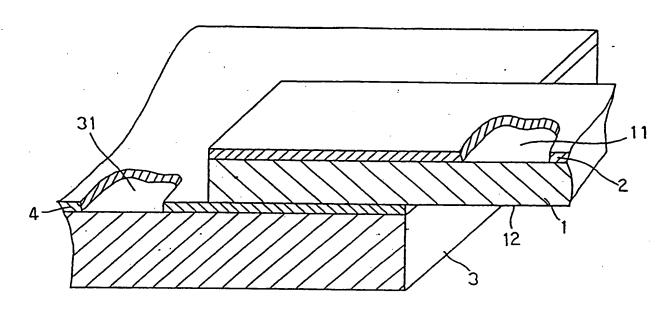


FIG. 2

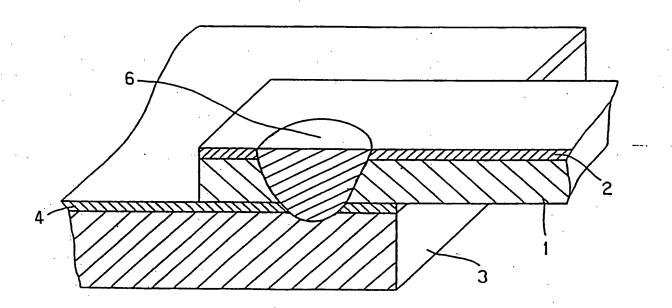
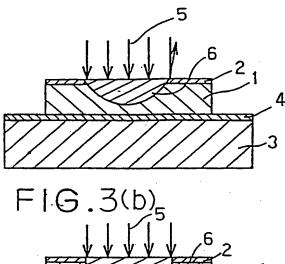
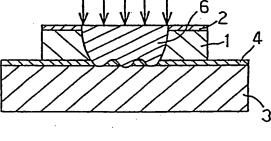


FIG.3(a)





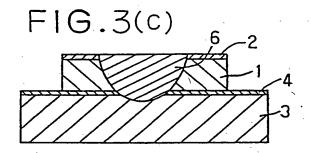
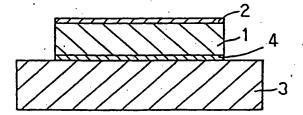


FIG.4



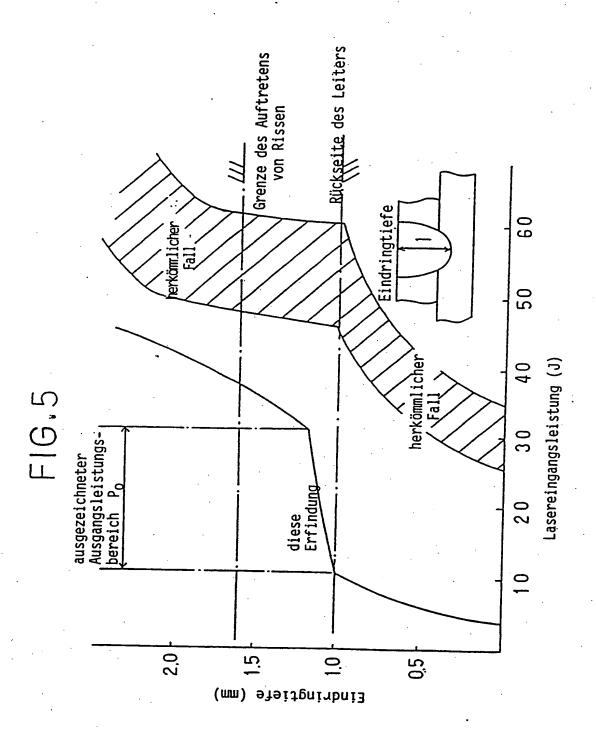
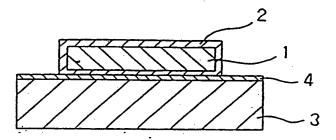
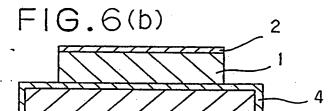


FIG.6(a)





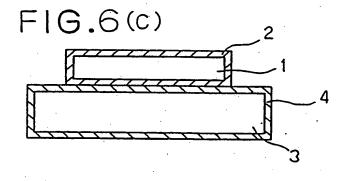


FIG.7(a)

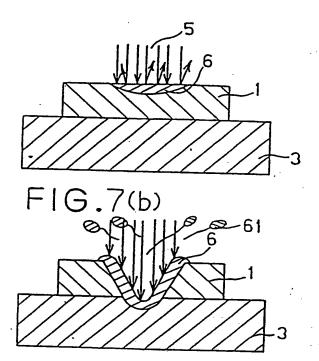


FIG.7(c)

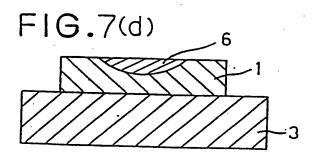


FIG.8

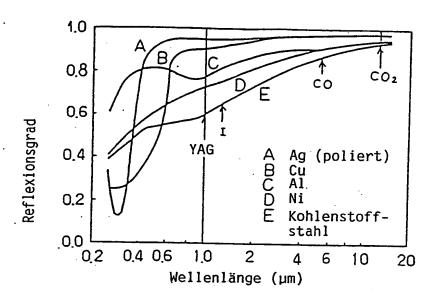


FIG.9

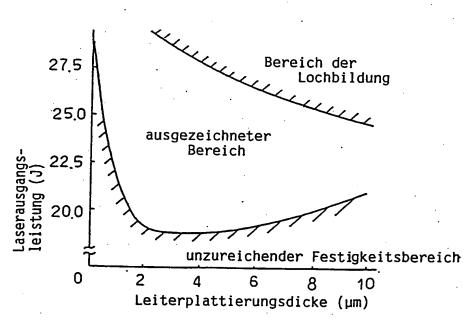


FIG.10

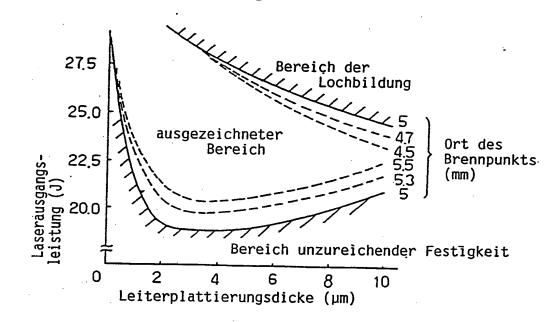


FIG.11

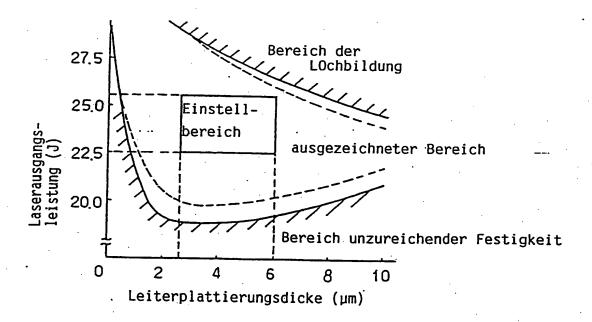


FIG.12

Metall	Laserreflexions- grad (%)	Laserabsorptions- grad (%)	Schmelz- punkt (°C)
Kupfer .	86	14	1083
Eisen	. 65	3 5	1539
Messing	70	30 -	920
Zinn	6 2	3 8	232
Nickel	70	30	1453
Phosphor- Nickel	70	3.0	1000